PHOS4BRAIN

(CSN 5)

Attività 2019 e preventivi 2020

Fabrizio Palla INFN Pisa

Attività 2019 I

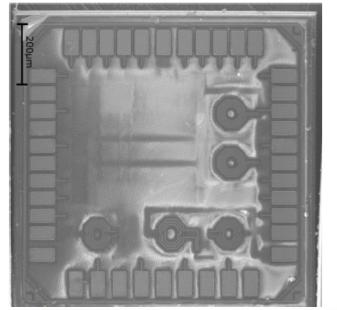
- Caratterizzazione e progettazione chip 65 nm (G. Ciarpi, D. Monda, Tesi M. Mestice, G. Magazzù, S. Saponara, A. Profeti, F. Palla)
 - Design e test Driver (tesi PhD G. Ciarpi, tesi L. Di Domenico), VCO (tesi D. Monda), PLL (tesi M. Mestice), Serializer
 - □ Agosto 2019: sottomissione di 2 chip (1x1 mm²) 2 drivers, 1 VCO +SerDes
 - □ Progetto vinto ISHTAR: Dimostratori Tecnologici Università di Pisa 2019 (S. Saponara)
- Caratterizzazione Driver+MZM (al CERN C. Scarcella, J. Troska, A. Kraxner, e al S. Anna G. Ciarpi, S. Faralli, P. Velha, F. Di Pasquale)
- Progetto europeo vinto ATTRACT SiPhoSpace (1 anno AdR)

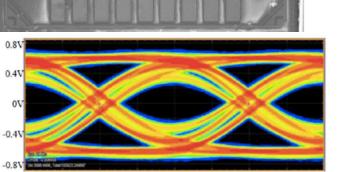
Attività 2019 II

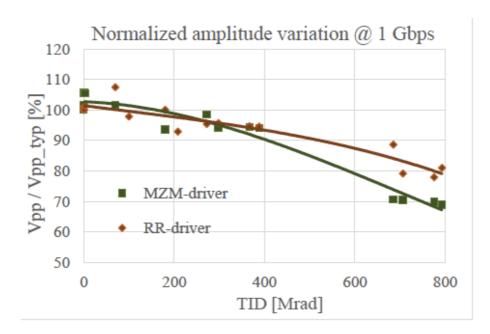
- Simulazione, progettazione e sottomissione chip fotonico (S. Cammarata, S. Faralli, P. Velha, F. Di Pasquale, A. Messineo, K. Androsov, S. Saponara, F. Palla)
 - ■Novembre (in discussione con i referees richiesta 20kE accordati SJ in 2018 ma non spesi)
- Caratterizzazione VCSEL e fotodiodi con protoni a rate di fluenza "dolci" (G. Cossu, E. Ciaramella, R. Dell'Orso, P.G. Verdini, A. Basti, F. Palla)
- In corso di decisione il luogo (PSI/Strasburgo ?) e quando

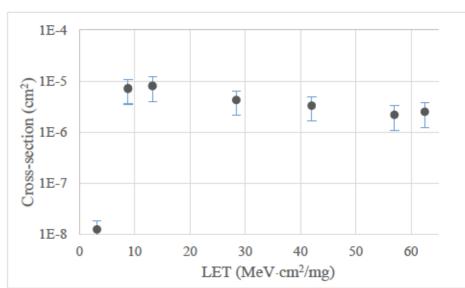
Caratterizzazione driver

Il chip è stato qualificato fino a 800 Mrad, diminuzione della tensione di pilotagio di circa il ~20%







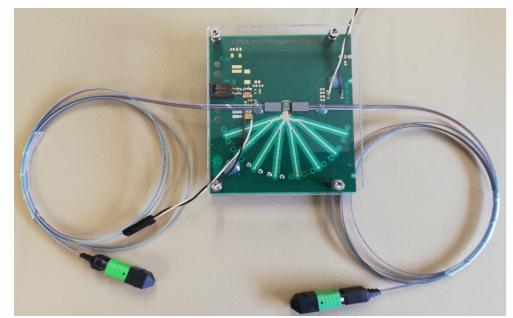


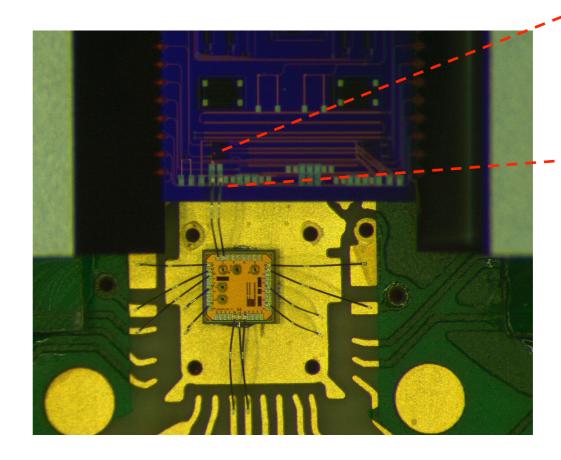
Rate massimo di funzionamento ~ 5 Gbps

A posteriori abbiamo scoperto che i modelli di simulazione utilizzati non erano stati validati oltre ~1 Gbps. Abbiamo rivisto la progettazione riducendo le capacità delle pads di uscita, rivedendo anche il modello dei transistor e inserendo meno stadi. Ci si aspetta un miglioramento delle performances da verificare nella sottomissione di agosto 2019.

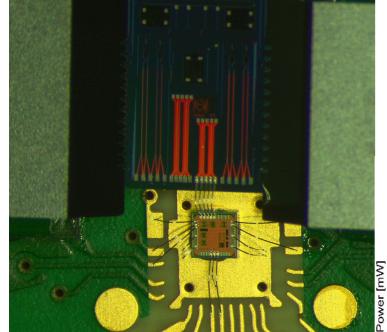
Porting del progetto in 28 nm. Sottomissione nel 2020. (Tesi M. Grazzini)

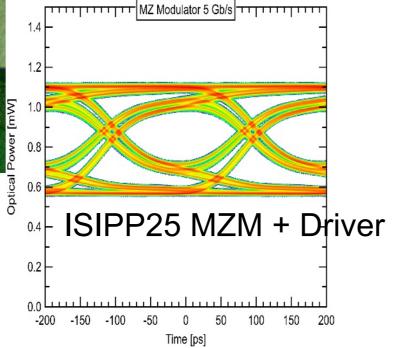
Caratterizzazione driver (e driver+MZM o RR)



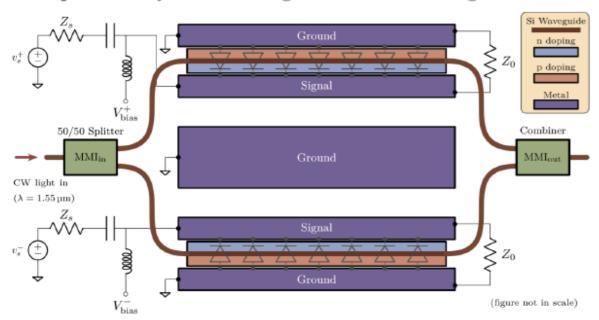








- Device simulation ranging from technology to microwave aspects:
 - Ion implantation for doping profiles
 - Radiation interactions in oxide layers
 - RF modelling of traveling-wave electrodes towards a possible hybrid co-integration with driving electronics



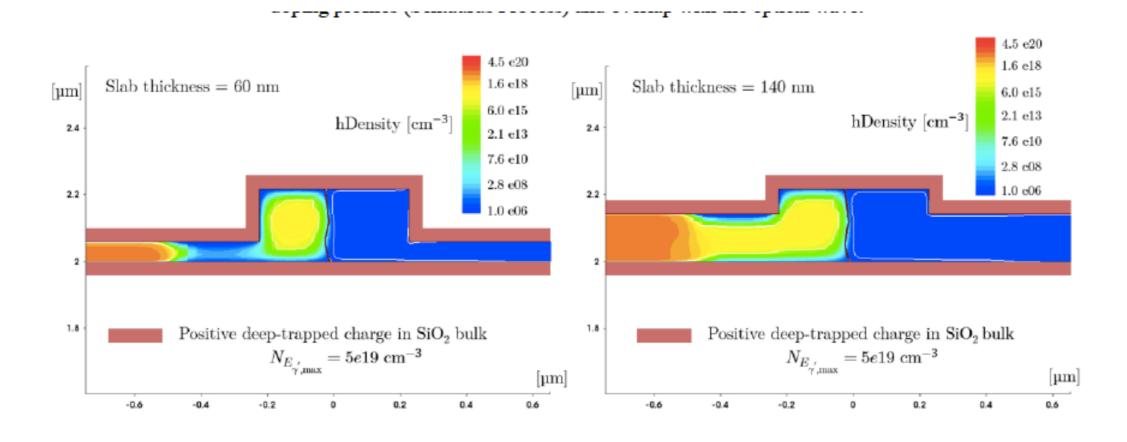
Silicon Photonics

Modellizzazione dettagliata di tutte le componenti:

- Diodo
- Danneggiamento da radiazione
- Modellizzazione RF

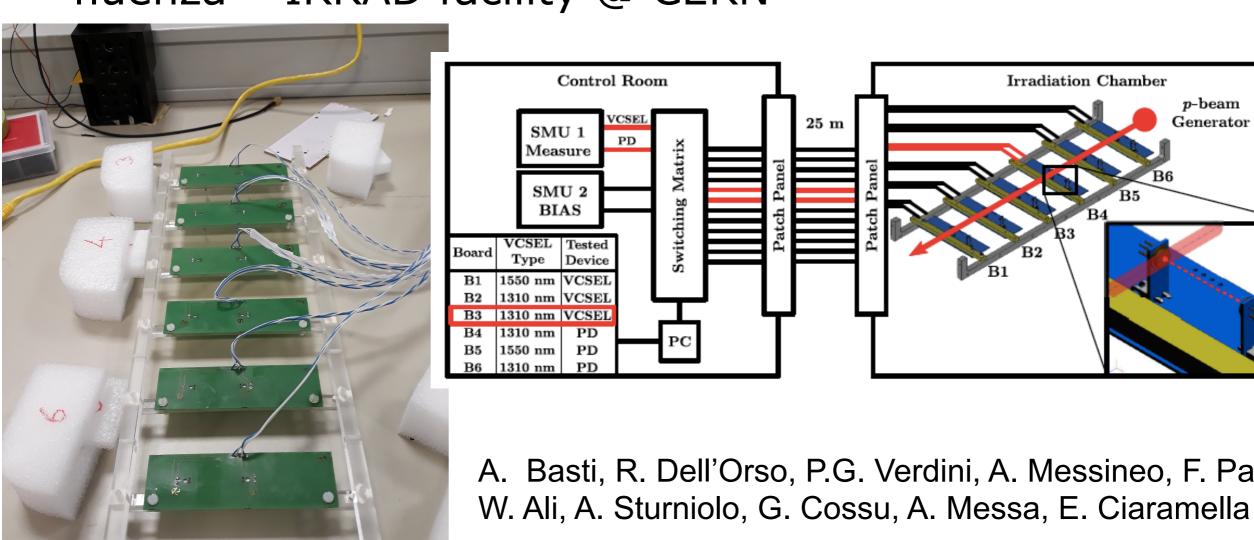
Sottomissione chip fotonico a ottobre 2019. (ricezione dopo ~8 mesi).

Co-progettazione (col CERN) della scheda di test

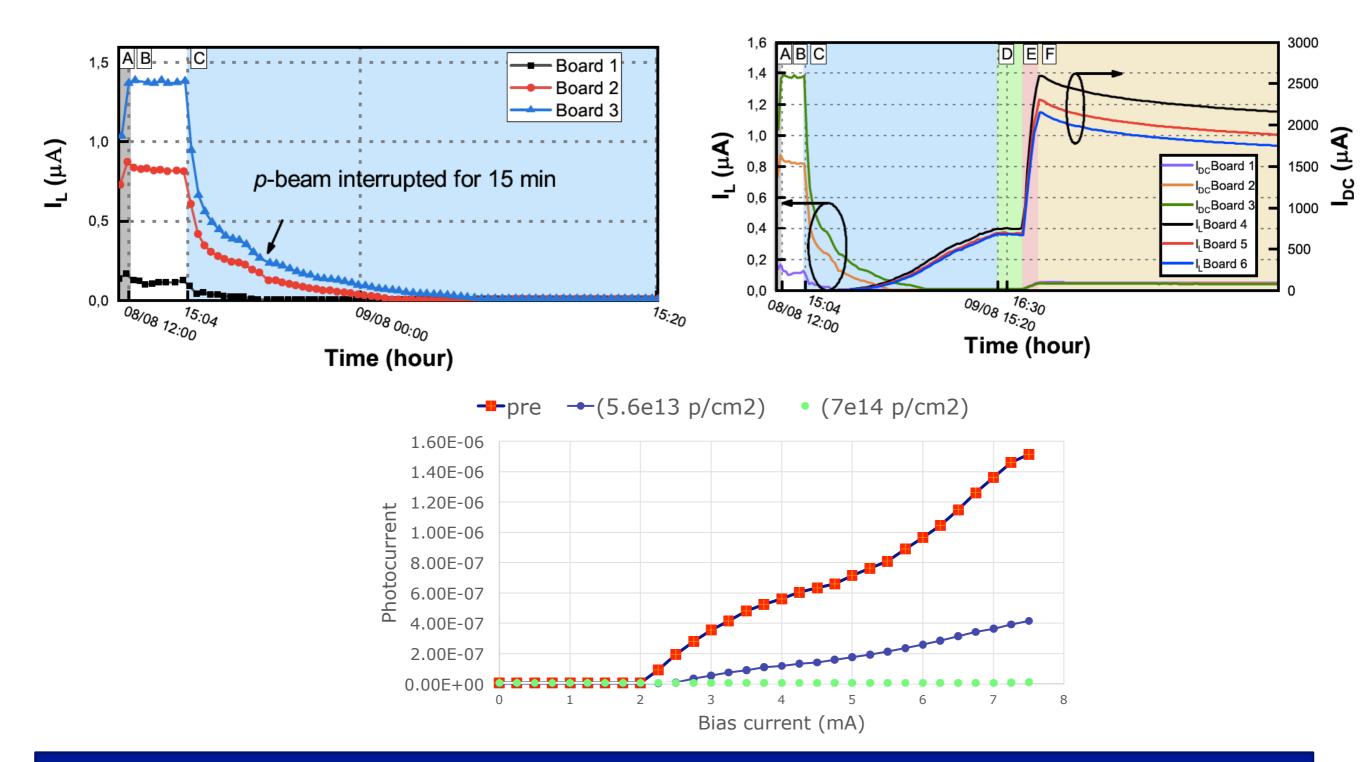


Optical wireless

Caratterizzazione VCSEL in funzione del rate di fluenza – IRRAD facility @ CERN



A. Basti, R. Dell'Orso, P.G. Verdini, A. Messineo, F. Palla



Il danneggiamento può esser dovuto al rate eccessivo di radiazione integrata

Vogliamo ripetere le misure con una fluenza più "dolce" nel 2019 e testare altre ditte nel 2020

Richieste 2020

- Sottomissione 2 chip 1x1 mm² TSMC 28nm
 - □ Driver RR e Driver MZM 10kE
 - □ SerDeS +VCO/PLL 10 kE
- Test board chip 28 nm
 - □ 5 kE
- Test board SiPho+Driver
 - □ 5 kE
- Acquisto VCSEL e PIN diodes
 - □ 5 kE
- Meccanica test OWC
 - □ 1 kE
- Test radiation facility
 - □ 6 kE

Personale

INFN				
FISICI		Contratto	Qualifica	% Totale
<u></u>	Dell'Orso Roberto	Dipendente	Primo Ricercatore	5
<u> </u>	<u>Messineo Alberto</u>	Associato	Prof. Associato	5
<u> </u>	Palla Fabrizio	Dipendente	Dirigente di Ricerca	10
<u>\</u>	<u>Verdini Piero Giorgio</u>	Dipendente	Primo Ricercatore	5
TECNOLOGI		Contratto	Qualifica	% Totale
<u> </u>	<u>Basti Andrea</u>	Associato	Tecnologo	10
<u> </u>	<u>Bosi Filippo</u>	Dipendente	Tecn.	0
<u>N</u>	<u>Magazzu' Guido</u>	Dipendente	Primo Tecnologo	20
<u>(</u>	<u>Gabriele Ciarpi</u>	Associato	Dottorando	100
<u>(</u>	<u> Ciaramella Ernesto</u>	Associato	Prof. Ordinario	5
<u>(</u>	Cossu Giulio	Associato	Assegnista di ricerca	5
<u> </u>	-aralli Stefano	Associato	RTDa S. Anna	5
<u> </u>	<u>Alessandro Messa</u>	Associato	Dottorando	100
<u>1</u>	Danilo Monda	Associato	Laureando	
Dipartimento Ingegneria della Informazione (Pisa)				
	Fanucci Luca		Prof. Ordinario Dip. Ing.	
	Saponara Sergio		Prof. Associato Dip. Ing.	
				In cordo di
	Marco Grazzini		Laureando	associazione
Scuola Superiore S. Anna				
Philippe Velha			Assegnista di ricerca	
	<u>Fabrizio Di Pasquale</u>		Professore associato	
	<u>i abrizio di Fasquale</u>		i i diessore associato	In cordo di
	Ezgi Ertunc		Assegnista di ricerca	associazione